

中国芯片设计行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国芯片设计行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202205/595580.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

集成电路英语：integratedcircuit，缩写作IC；或称微电路（microcircuit）、微芯片（micro chip）、晶片/芯片（chip）在电子学中是一种将电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方式，并时常制造在半导体晶圆表面上。

数据显示，我国芯片设计行业投融资事件数自2017开始不断增加，2021年达到峰值，2022年1-5月15投融资事件数达57起。

资料来源：IT桔子

2021年我国芯片设计行业共发生投融资事件104起，其中1月份，8月份和12月份发生的投资数量最多，都达20起，其次为11月份，共发生18起。

资料来源：IT桔子

2021年我国芯片设计行业已披露投融资金额共400.72亿人民币，当年投融资金额最高的为11月份，投资金额为101.04亿人民币，占比达25.21%。其次为12月份，投资金额为94.41亿人民币，占比达23.56%。

资料来源：IT桔子

截止至2022年5月15日，芯片设计行业共发生投融资事件493起，其中A轮发生的投资事件最多，数量为211起，其次为天使轮，数量为101起。

数据来源：IT桔子

2022年4月芯片设计行业共发生投资事件12起，大多数为A轮，当前已披露投资金额最大的事件俊英集芯收到的IPO，金额达10.18亿人民币。

时间	公司名	轮次	投资金额
2022/04/27	欧冶半导体	Pre-A轮	未透露
2022/04/27	曦华科技	A轮	数亿人民币
2022/04/20	此芯科技	天使轮	数亿人民币
2022/04/19	英集芯	IPO上市	10.18亿人民币
2022/04/19	后摩智能	Pre-A轮	数亿人民币
2022/04/15	九霄智能	天使轮	近千万人民币
2022/04/12	阿卡索生物	天使轮	2000万人民币
2022/04/08	炬玄智能	A轮	未透露
2022/04/06	深圳巨存科技	Pre-A轮	数千万人民币
2022/04/06	云脉芯联	Pre-A轮	数亿人民币
2022/04/01	深圳巨存科技	Pre-A轮	数千万人民币
2022/04/01	美矽微	A轮	数亿人民币

数据来源：IT桔子（XD）

观研报告网发布的《中国芯片设计行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。

更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国芯片设计行业发展概述

第一节 芯片设计行业发展情况概述

- 一、芯片设计行业相关定义
- 二、芯片设计特点分析
- 三、芯片设计行业基本情况介绍
- 四、芯片设计行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、芯片设计行业需求主体分析

第二节 中国芯片设计行业生命周期分析

- 一、芯片设计行业生命周期理论概述
- 二、芯片设计行业所属的生命周期分析

第三节 芯片设计行业经济指标分析

- 一、芯片设计行业的赢利性分析
- 二、芯片设计行业的经济周期分析
- 三、芯片设计行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球芯片设计行业市场发展现状分析

第一节 全球芯片设计行业发展历程回顾

第二节 全球芯片设计行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲芯片设计行业地区市场分析

- 一、亚洲芯片设计行业市场现状分析
- 二、亚洲芯片设计行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲芯片设计行业市场前景分析

第四节 北美芯片设计行业地区市场分析

- 一、北美芯片设计行业市场现状分析
- 二、北美芯片设计行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美芯片设计行业市场前景分析

第五节 欧洲芯片设计行业地区市场分析

- 一、欧洲芯片设计行业市场现状分析
- 二、欧洲芯片设计行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲芯片设计行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界芯片设计行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球芯片设计行业市场规模预测

第三章 中国芯片设计行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 我国宏观经济环境对芯片设计行业的影响分析

第三节 中国芯片设计行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对芯片设计行业的影响分析

第五节中国芯片设计行业产业社会环境分析

第四章 中国芯片设计行业运行情况

第一节中国芯片设计行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国芯片设计行业市场规模分析

一、影响中国芯片设计行业市场规模的因素

二、中国芯片设计行业市场规模

三、中国芯片设计行业市场规模解析

第三节中国芯片设计行业供应情况分析

一、中国芯片设计行业供应规模

二、中国芯片设计行业供应特点

第四节中国芯片设计行业需求情况分析

一、中国芯片设计行业需求规模

二、中国芯片设计行业需求特点

第五节中国芯片设计行业供需平衡分析

第五章 中国芯片设计行业产业链和细分市场分析

第一节中国芯片设计行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、芯片设计行业产业链图解

第二节中国芯片设计行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对芯片设计行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对芯片设计行业的影响分析

第三节我国芯片设计行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国芯片设计行业市场竞争分析

第一节 中国芯片设计行业竞争现状分析

一、中国芯片设计行业竞争格局分析

二、中国芯片设计行业主要品牌分析

第二节 中国芯片设计行业集中度分析

一、中国芯片设计行业市场集中度影响因素分析

二、中国芯片设计行业市场集中度分析

第三节 中国芯片设计行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国芯片设计行业模型分析

第一节 中国芯片设计行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国芯片设计行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国芯片设计行业SWOT分析结论

第三节 中国芯片设计行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国芯片设计行业需求特点与动态分析

第一节中国芯片设计行业市场动态情况

第二节中国芯片设计行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节芯片设计行业成本结构分析

第四节芯片设计行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国芯片设计行业价格现状分析

第六节中国芯片设计行业平均价格走势预测

一、中国芯片设计行业平均价格趋势分析

二、中国芯片设计行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国芯片设计行业所属行业运行数据监测

第一节中国芯片设计行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国芯片设计行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国芯片设计行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国芯片设计行业区域市场现状分析

第一节 中国芯片设计行业区域市场规模分析

一、影响芯片设计行业区域市场分布的因素

二、中国芯片设计行业区域市场分布

第二节 中国华东地区芯片设计行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区芯片设计行业市场分析

(1) 华东地区芯片设计行业市场规模

(2) 华南地区芯片设计行业市场现状

(3) 华东地区芯片设计行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区芯片设计行业市场分析

(1) 华中地区芯片设计行业市场规模

(2) 华中地区芯片设计行业市场现状

(3) 华中地区芯片设计行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区芯片设计行业市场分析

(1) 华南地区芯片设计行业市场规模

(2) 华南地区芯片设计行业市场现状

(3) 华南地区芯片设计行业市场规模预测

第五节 华北地区芯片设计行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区芯片设计行业市场分析

(1) 华北地区芯片设计行业市场规模

(2) 华北地区芯片设计行业市场现状

(3) 华北地区芯片设计行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区芯片设计行业市场分析

- (1) 东北地区芯片设计行业市场规模
- (2) 东北地区芯片设计行业市场现状
- (3) 东北地区芯片设计行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 西南地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 西南地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 西南地区芯片设计行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 西北地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 西北地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 西北地区芯片设计行业市场规模预测

第十一章 芯片设计行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第六节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

· · · · ·

第十二章 2022-2029年中国芯片设计行业发展前景分析与预测

第一节 中国芯片设计行业未来发展前景分析

- 一、芯片设计行业国内投资环境分析
- 二、中国芯片设计行业市场机会分析
- 三、中国芯片设计行业投资增速预测

第二节 中国芯片设计行业未来发展趋势预测

第三节 中国芯片设计行业规模发展预测

- 一、中国芯片设计行业市场规模预测
- 二、中国芯片设计行业市场规模增速预测
- 三、中国芯片设计行业产值规模预测
- 四、中国芯片设计行业产值增速预测
- 五、中国芯片设计行业供需情况预测

第四节 中国芯片设计行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国芯片设计行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国芯片设计行业进入壁垒分析

- 一、芯片设计行业资金壁垒分析
- 二、芯片设计行业技术壁垒分析
- 三、芯片设计行业人才壁垒分析
- 四、芯片设计行业品牌壁垒分析
- 五、芯片设计行业其他壁垒分析

第二节芯片设计行业风险分析

- 一、芯片设计行业宏观环境风险
- 二、芯片设计行业技术风险
- 三、芯片设计行业竞争风险
- 四、芯片设计行业其他风险

第三节中国芯片设计行业存在的问题

第四节中国芯片设计行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国芯片设计行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国芯片设计行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

第二节中国芯片设计行业进入策略分析

- 一、目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第三节 芯片设计行业营销策略分析

- 一、芯片设计行业产品策略
- 二、芯片设计行业定价策略
- 三、芯片设计行业渠道策略
- 四、芯片设计行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202205/595580.html>